

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

联芸科技（杭州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国信证券、杭银理财、高毅资产、长信基金、博时基金、东方证券、宝隽资管、和谐汇一、华金证券、大成基金、易方达上海、恒越基金、嘉实基金、摩根大通、华泰资产、平安基金、广发基金、太保资产、华宝基金、POINT72、百年基金、长城基金、泉果基金、五地基金、融通基金、中银基金、汇添富基金、兴业证券、万家基金、广发证券、国盛证券
时间	2026年5月8日-2026年5月28日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书：钱晓飞 证券事务代表：尤文韵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司SSD主控产品的毛利率情况？消费级SSD主控毛利率的稳定性如何？后续切入到企业级后毛利率影响？</p> <p>答：公司消费级SSD主控产品紧跟PCIe协议升级趋势，已完成SATA、PCIe3.0、PCIe4.0、PCIe5.0的全面布局。随着产品的迭代升级，研发难度不断增加，产品单位价值量相应提高。一般情况下，高性能产品的单位价值量更高，也具有更高的利润空间。2022年至2025年度，公司消费级为主的SSD主控芯片产品毛利率稳步提升，即使在存储周期波动中仍保持上行。</p> <p>企业级SSD主控产品相较消费级产品技术壁垒更高、认证周期更长，单颗价值量提升显著。公司企业级PCIe5.0固态硬盘主控芯片已经进入量产测试阶段，毛利率较消费级产品有望进一步提升。</p> <p>2. 公司嵌入式产品的推出情况，目前在下游客户处导入进度如何？</p>

	<p>答：公司持续深耕存储主控赛道，在稳固SSD主控业务优势的基础上，积极布局嵌入式UFS存储主控领域，不断丰富和完善智能终端、移动设备适配的全场景存储主控产品矩阵，积极推动嵌入式存储业务的技术突破与商业化落地。其中，公司自主研发的首款UFS3.1嵌入式主控芯片进展成果显著，目前已成功导入国内核心客户，在多家国内主流终端手机厂商测试顺利，将于2026年起正式贡献量产营收。公司正积极导入更多终端手机厂商。</p> <p>3. 公司定增项目里面企业级PCIe6/7目前的规划节奏？</p> <p>答：公司定增项目中“面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目”将围绕企业级PCIeGen6SSD主控芯片、企业级PCIeGen7SSD主控芯片、消费级PCIeGen6SSD主控芯片、UFS5.0嵌入式存储主控芯片等展开技术攻关。企业级产品方面，公司将以现有市场地位和技术积累为基础，向企业级PCIeGen6&Gen7SSD主控升级，稳步开展架构迭代、核心IP攻关、流片验证与客户适配工作，打造高端企业级存储解决方案。</p> <p>公司将有序开展企业级PCIe Gen6/ Gen7的研发工作，同步开展前沿预研与技术攻关，构筑长期高端技术壁垒。公司将根据市场与技术迭代情况灵活调整研发节奏，并将先行投入自有资金推进前期研发，确保产品迭代顺利衔接。</p> <p>4. 看公司25年研发费用比较多，未来两年公司研发投入这块如何考虑？</p> <p>答：2026年，公司将紧密围绕端侧智能化普及、AI PC加速渗透、车载电子快速放量、企业级与嵌入式存储升级等行业核心趋势，结合2025年新品量产与市场突破基础，统筹推进技术迭代、产品落地、市场拓展与生态协同，以确保短期目标与长期发展的动态平衡。在研发投入方面，公司将继续保持高强度研发投入，围绕高性能、低功耗SOC芯片、车规功能安全、高速接口技术等方向持续攻关，完善自主芯片设计平台，提升产品迭代效率与核心技术壁垒。同时优化研发资源配置，加强关键IP储备与人才队伍建设，提升从芯片设计、方案验证到客户量产的全链条服务能力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月28日